

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

### 浙江中晶科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-04-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：_____
参与单位名称及人员姓名	申万菱信基金 刘毅男
时间	2026年4月1日 14:00—15:30
地点	公司会议室
上市公司接待人姓名	副总经理/董事会秘书 李志萍 证券事务代表 叶荣
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事会秘书介绍公司基本情况</p> <p>二、互动交流</p> <p>1. 根据2025年经营业绩情况和当前的订单，请问公司对2026年有什么展望？</p> <p>公司目前生产正常，订单充足，进一步提高稼动率，满足客户的产品交付。未来将持续培育战略客户、聚焦优质客户、挖掘潜力客户，加大市场开拓力度，提高公司市场规模。</p> <p>2. 请问公司6-8英寸抛光硅片产品的产能情况如何？</p> <p>募投项目处于增产上量和新客户批量认证的过程中，设备也在进一步扩增。当前客户群体增加，产品种类丰富、规格全，能够较好满足下游客户不同产品需求，公司将结合实际经营情况，根据现有产能、市场需求等情况有序规划、统筹安排，持续推进产能释放。</p>

### 3. 当前公司各类产品占比情况？

根据 2025 年半年报统计来看，半导体单晶硅片占营业收入的比重为 52.93%，半导体单晶硅棒占 14.06%，半导体功率芯片及器件占 31.50%。

### 4. 短期内看，公司未来的主要业绩增长点是哪块业务？

目前研磨硅片业务作为公司立业之本，在后续公司经营发展过程中依然发挥重要作用；随着募投项目 6-8 英寸抛光硅片的投产上量及江苏皋鑫芯片项目的积极推进，公司新产品、新业务未来将呈现增长态势，共同成为未来公司发展新的业绩增长点，为公司持续健康发展赋能。

### 5. 公司当下生产节奏怎么样吗？

目前，公司生产节奏紧张，各项生产计划按预定节奏稳步实施。未来公司将持续密切关注市场动态变化，结合生产线实际状况，招聘员工、加大培训力度，优化生产安排，确保产品的及时稳定交付。

### 6. 当前公司的产品有涨价吗？或者未来有涨价计划吗？

公司产品价格主要受到市场供需关系、生产成本等因素影响，不同产品、不同细分市场和应用领域价格表现有所差异。公司当前常规产品价格保持稳定，后期公司将根据生产成本、市场需求、业务合约等因素制定产品售价。

### 7. 请问江苏皋鑫芯片项目的投产进度如何？

江苏皋鑫新厂房建设及机电安装工程已完成，在设备及工艺调试过程中。随着项目推进，未来公司将迎来新的发展阶段。后续项目进展情况请您持续关注公司披露内容。

### 8. 募投项目后续还会进行大额资产减值吗？

公司计提资产减值准备主要是根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，对可

	能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。未来在企业经营过程中,公司将根据实际情况判断计提与否,公司会按照信息披露相关规定履行信息披露义务,请您持续关注公司公告内容。
附件清单 (如有)	无
日期	2026年4月1日